

# 東京エレクトロン

## 2009年3月期 決算説明会

2009年5月14日

### 資料取扱い上の注意

#### 将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体 / FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

#### 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

# 2009年3月期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2009年5月14日



東京エレクトロン

## 2009年3月期 決算(連結)

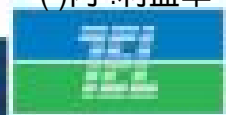
# 2009年3月期業績

(単位:億円)

	2008年3月期	2009年3月期	対前年増減額	対前年増減率
売上高	9,060	5,080	-3,980	-43.9%
SPE	7,264	3,253	-4,010	-55.2%
FPD/PVE	680	881	+200	+29.5%
EC/CN	1,111	942	-169	-15.3%
その他	4	3	-0	-15.5%
売上総利益	3,112 (34.4%)	1,374 (27.0%)	-1,738	-55.9%
販管費	1,427	1,226	-201	-14.1%
営業利益	1,684 (18.6%)	147 (2.9%)	-1,537	-91.3%
経常利益	1,727	205	-1,521	-88.1%
税前利益	1,692	96	-1,595	-94.3%
当期純利益	1,062	75	-987	-92.9%

研究開発費	660	609	-50	-7.7%
設備投資額	227	181	-45	-20.2%
減価償却実施額	214	230	+16	+7.7%

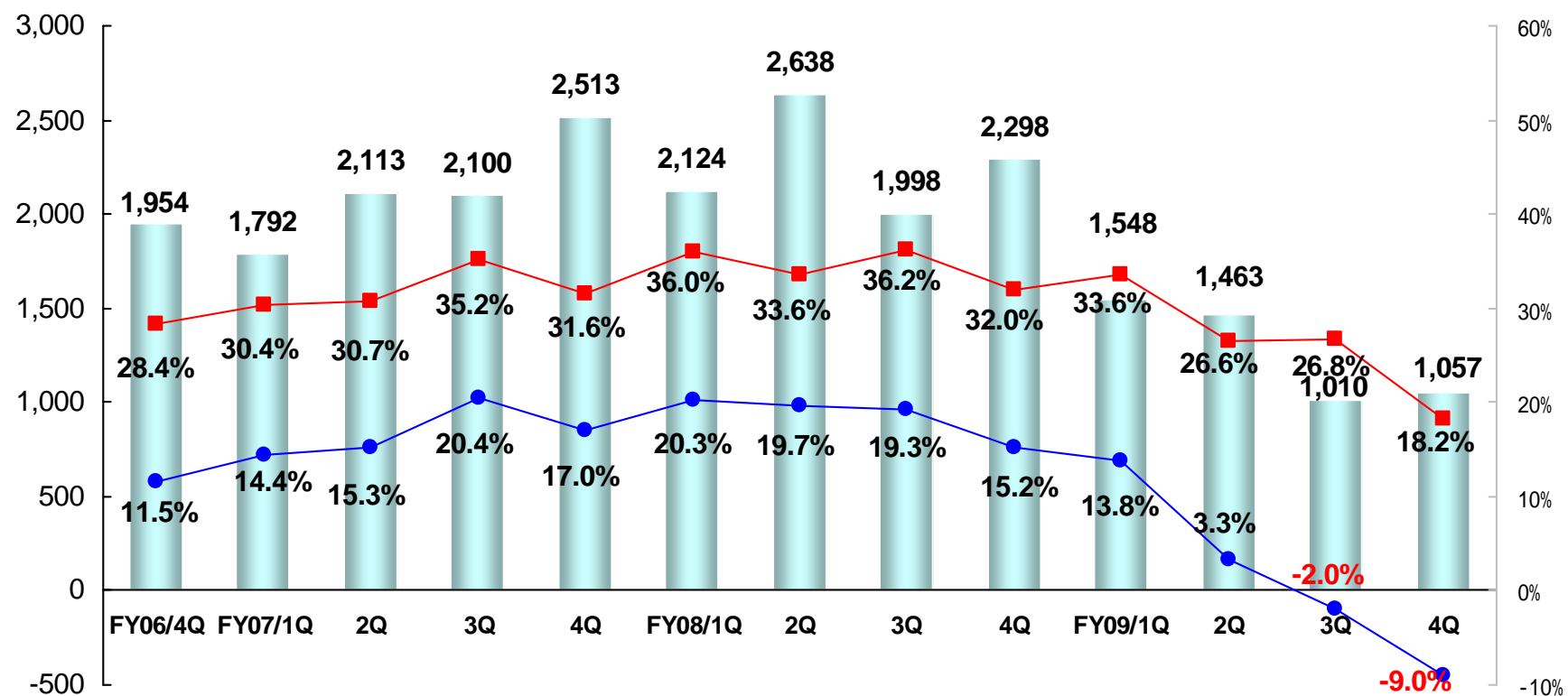
SPE :半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク  
( )内 :利益率



2009年3月期 決算(連結)

# 売上・利益率推移

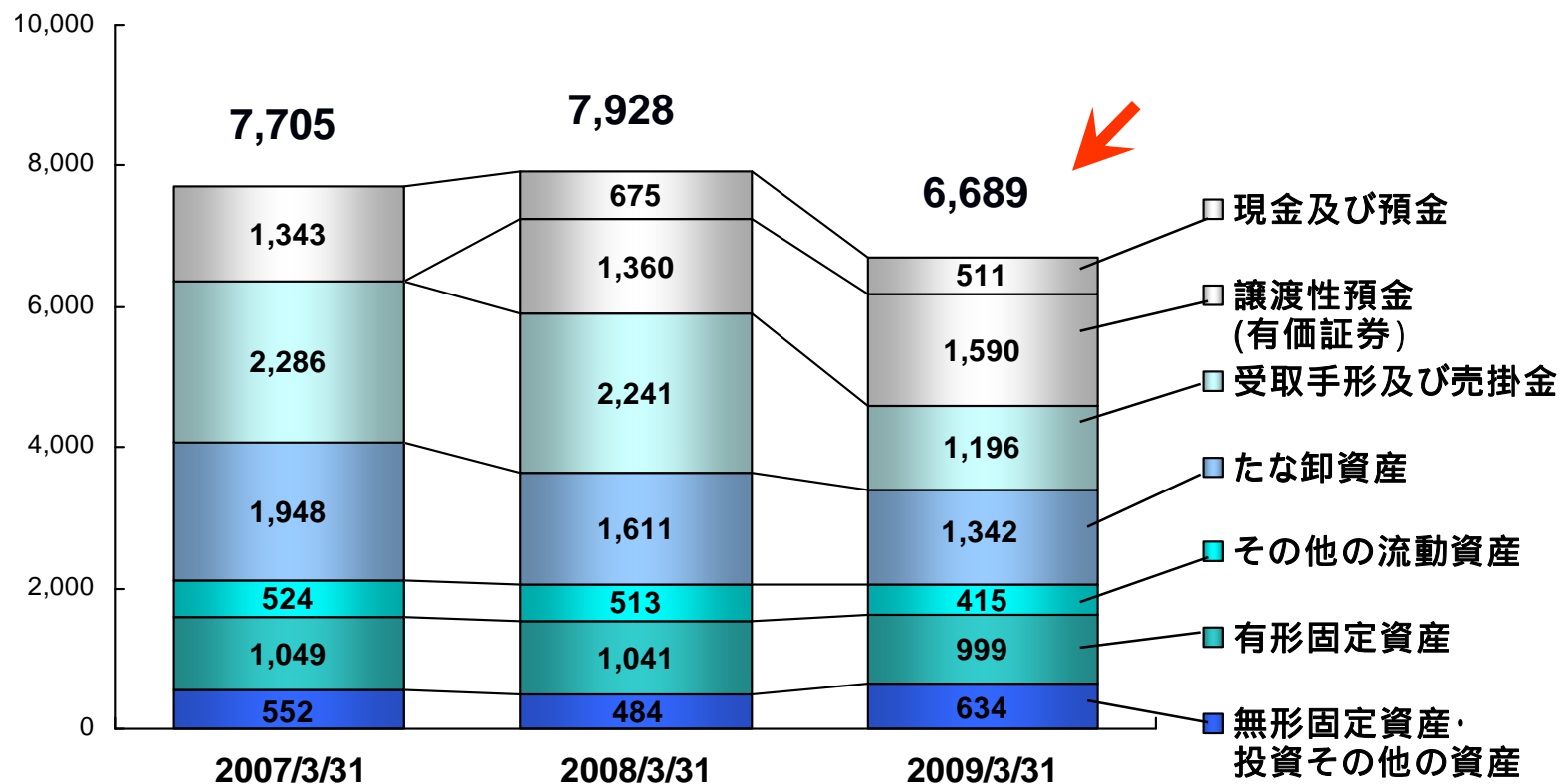
(単位: 億円)



## 2009年3月期 決算(連結)

# 資産

(単位:億円)



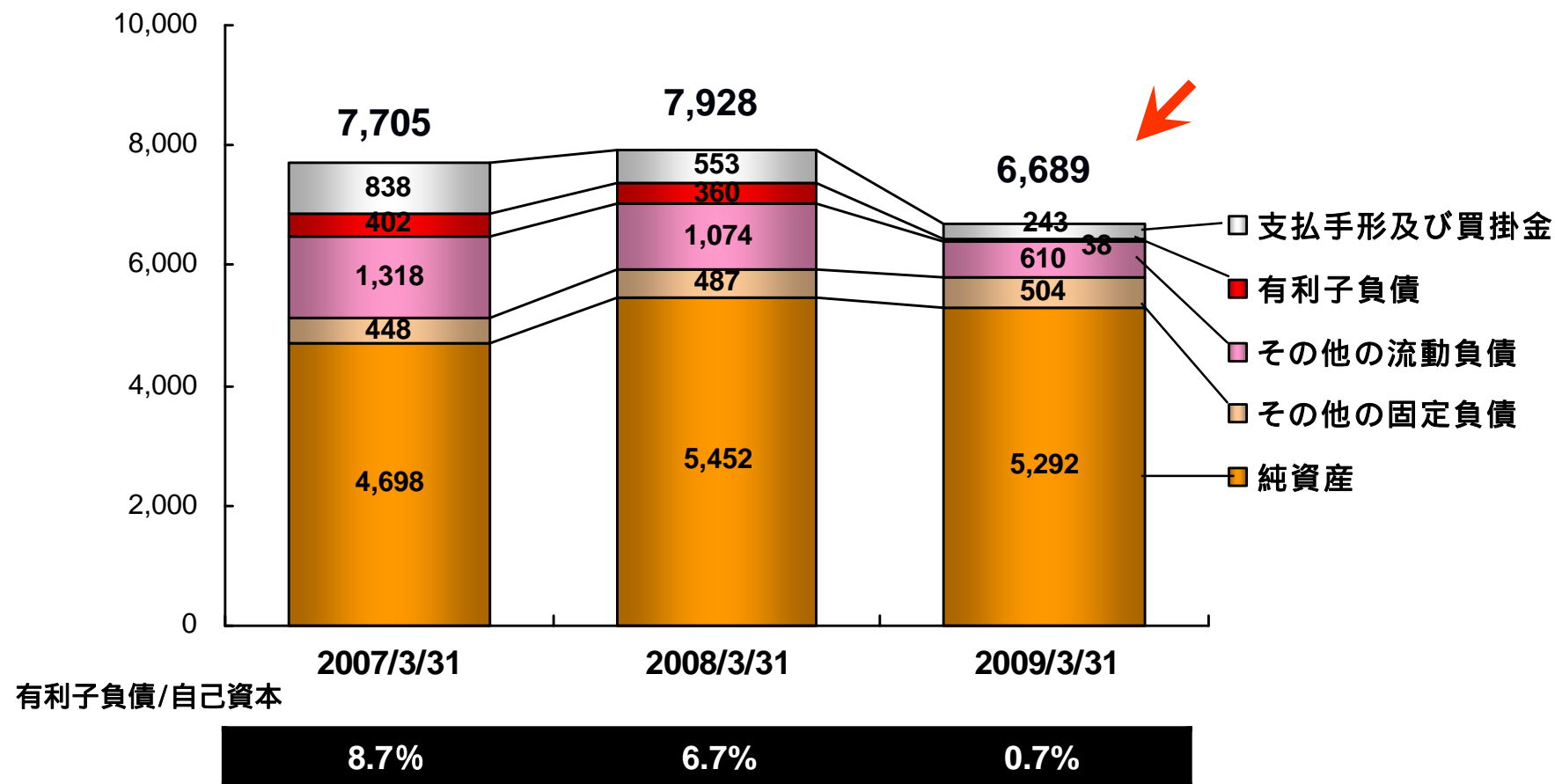
\*従来、「現金及び預金」に含まれていた「譲渡性預金」は、2008/3/31より区分して表示しております。



2009年3月期 決算(連結)

# 負債・純資産

(単位:億円)

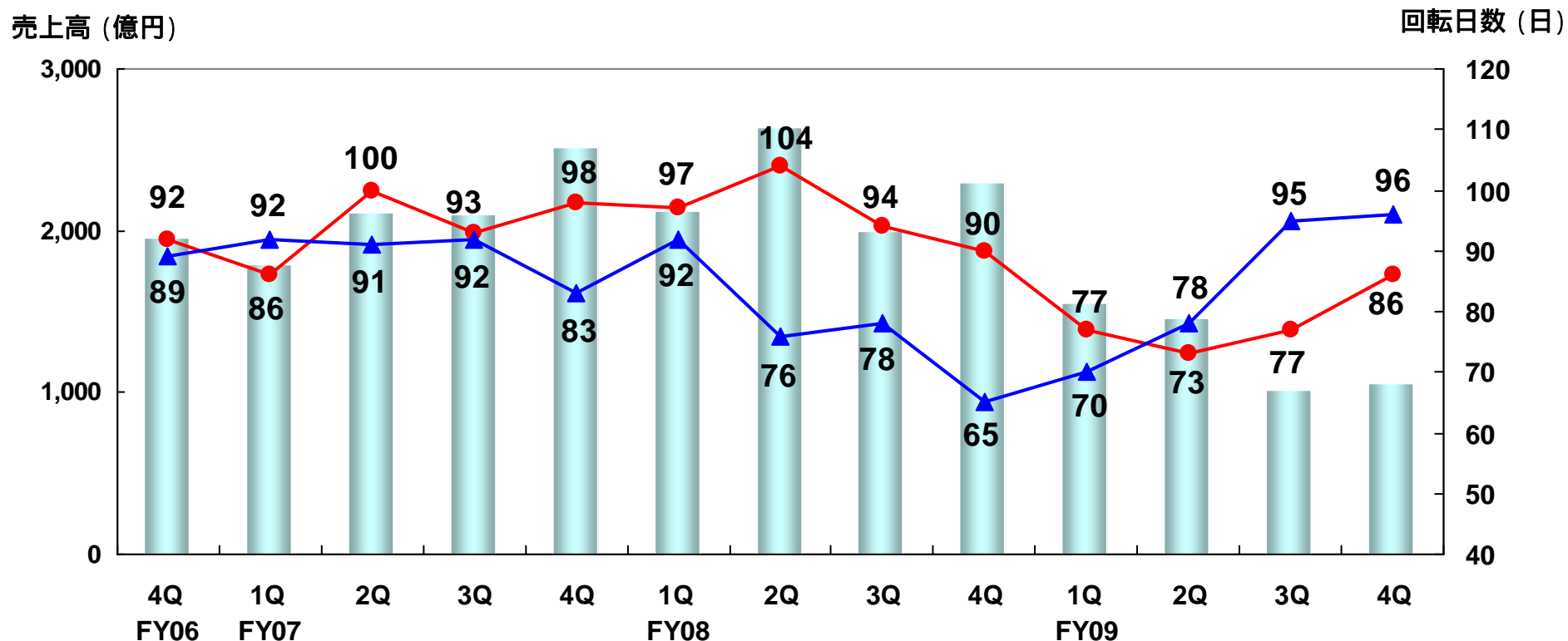


\*自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)



2009年3月期 決算(連結)


# たな卸資産・売上債権の回転日数



\*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

## 2009年3月期 決算(連結)

# キャッシュ・フロー

(単位:億円) 

		2007/3	2008/3	2009/3
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		542	1,169	810
	税金等調整前当期純利益	1,444	1,692	96
	減価償却費	188	214	230
	仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	▲727	34	937
	その他	▲362	▲771	454
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲252	▲301	1,606
	設備投資等	▲264	▲190	177
	その他(3ヶ月超の預金への預入等)	11	▲110	1,428
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲347	▲270	460
	有利子負債の増加(▲:減少)	▲249	▲41	322
	配当金	▲128	▲234	134
	その他	30	5	3
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	▲6	20
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)		▲56	591	1,276
現金及び現金同等物の期首残高		1,400	1,343	1,934
現金及び現金同等物の期末残高		1,343	1,934	658
現金及び譲渡性預金の期末残高		1,343	2,035	2,101



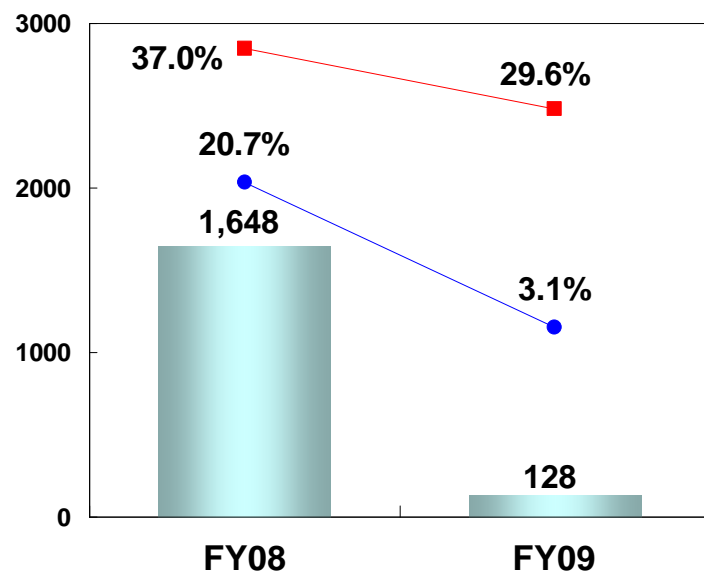


# 事業の種類別セグメント情報

## 産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、  
太陽電池製造装置、その他)

(単位: 億円)

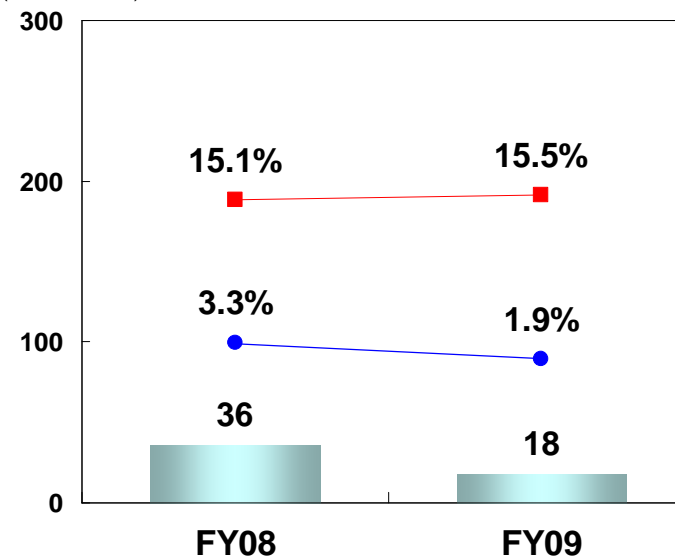


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

## 電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、  
ボード製品、一般電子部品、ソフトウェア)

(単位: 億円)



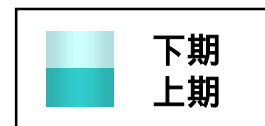
■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

\*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



# 2009年3月期 決算(連結)

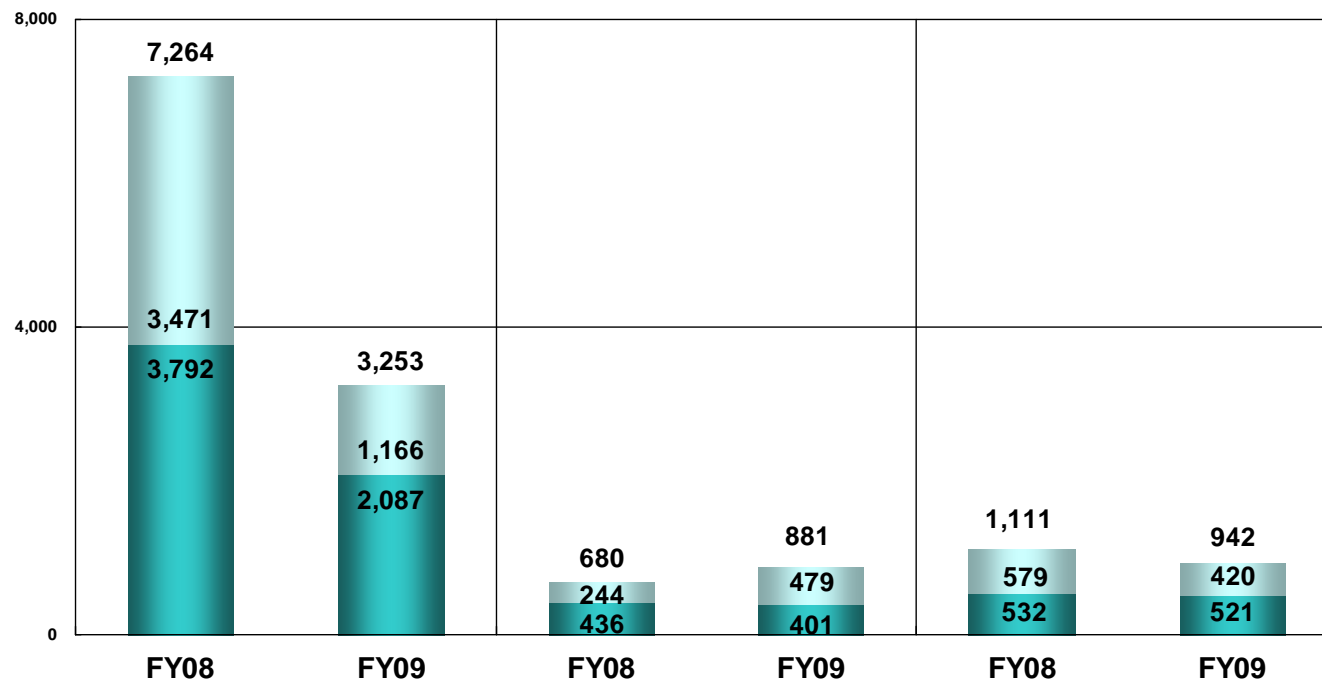
## 部門別売上高



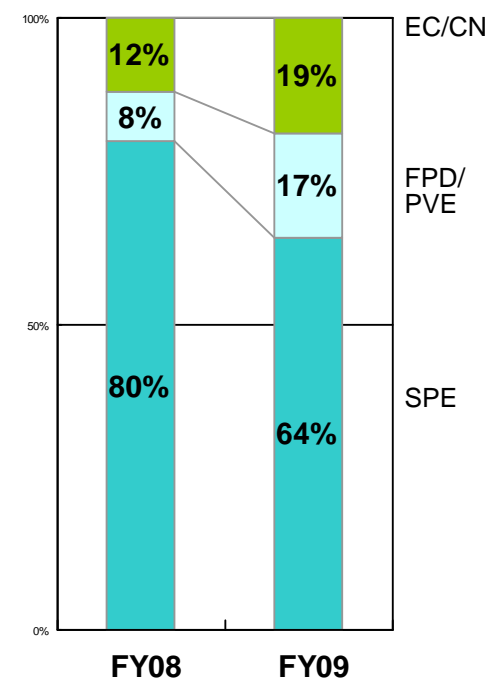
### SPE部門

(半導体製造装置)

(単位: 億円)



### 部門別構成比



[通期前年比]

**-55.2%**

**+29.5%**

**-15.3%**

\* これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。



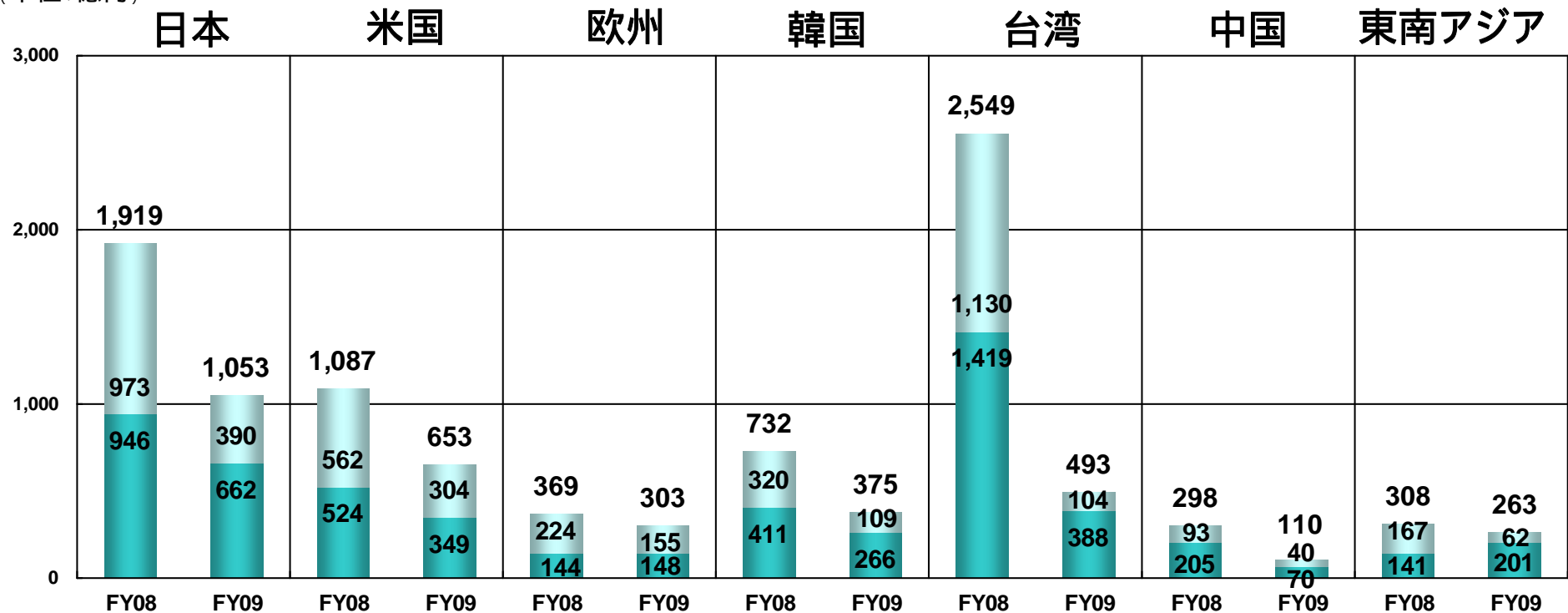
# 2009年3月期 決算(連結) SPE部門地域別売上高

下期  
上期



2008/3 7,264億円  
2009/3 3,253億円

(単位:億円)



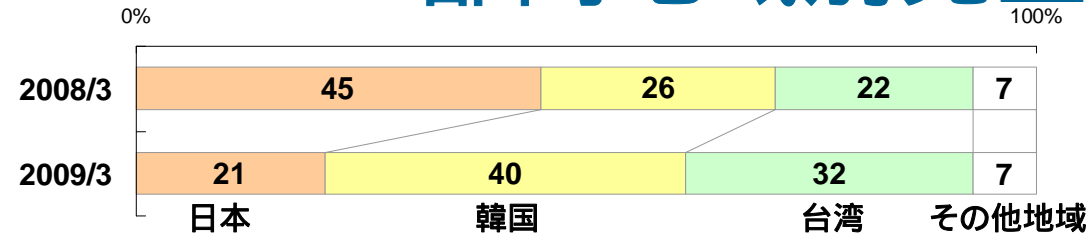
[通期前年比]

-45.1%    -39.9%    -17.7%    -48.7%    -80.7%    -62.9%    -14.5%



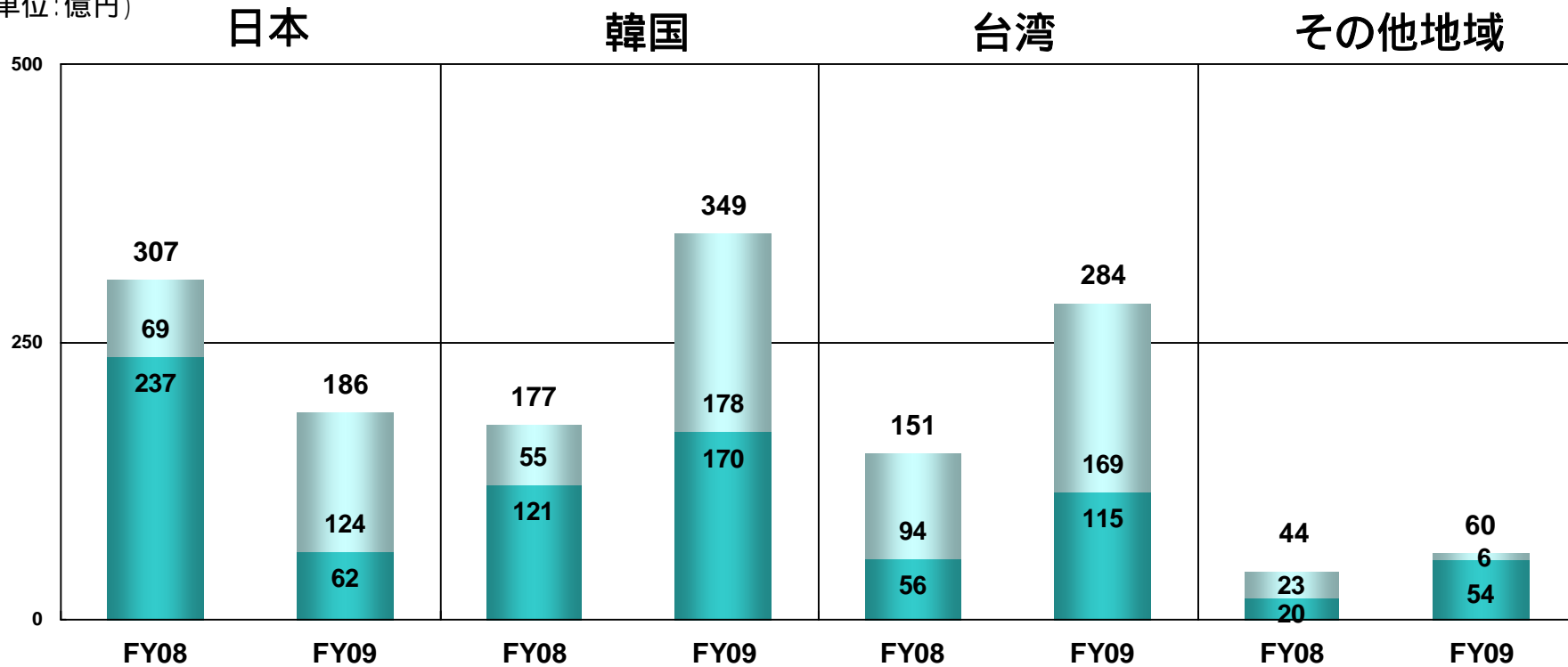
2009年3月期 決算(連結)

# FPD/PVE部門地域別売上高



2008/3	680億円
2009/3	881億円

(単位:億円)

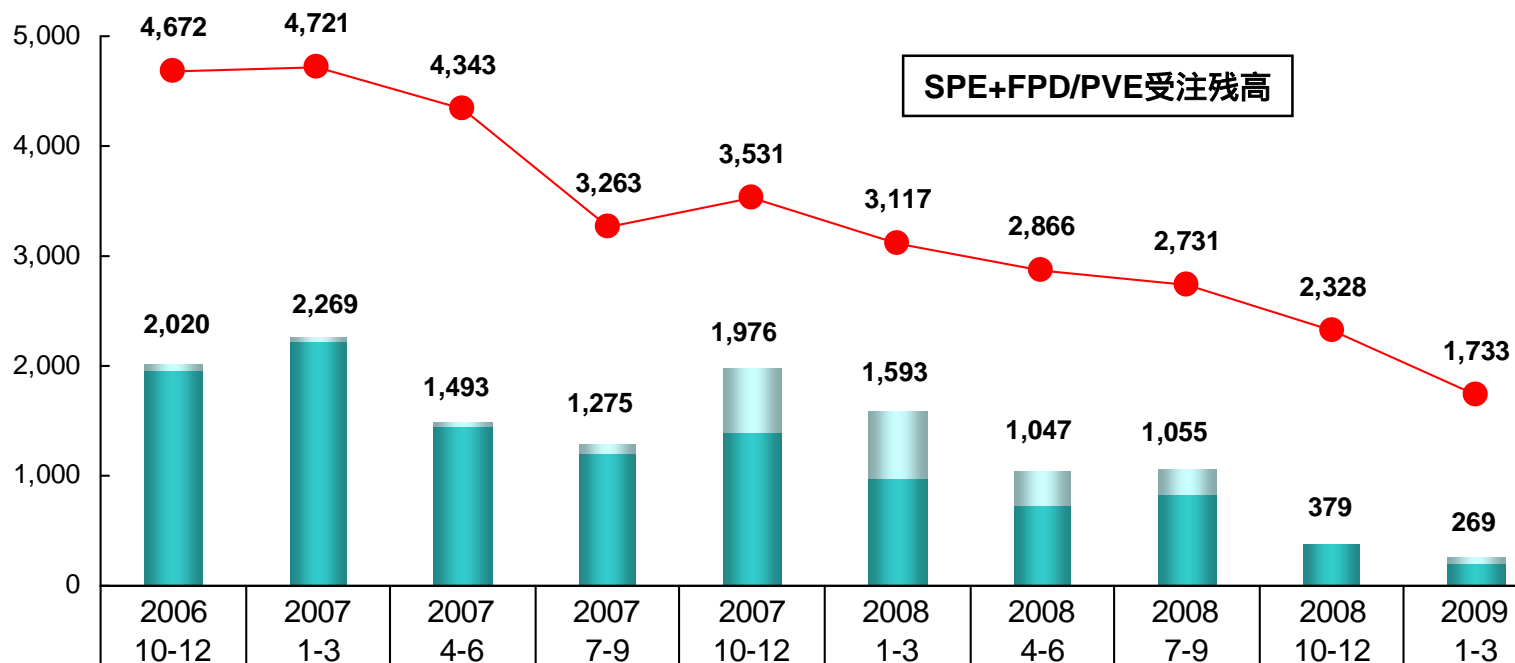


[通期前年比]



# 四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)



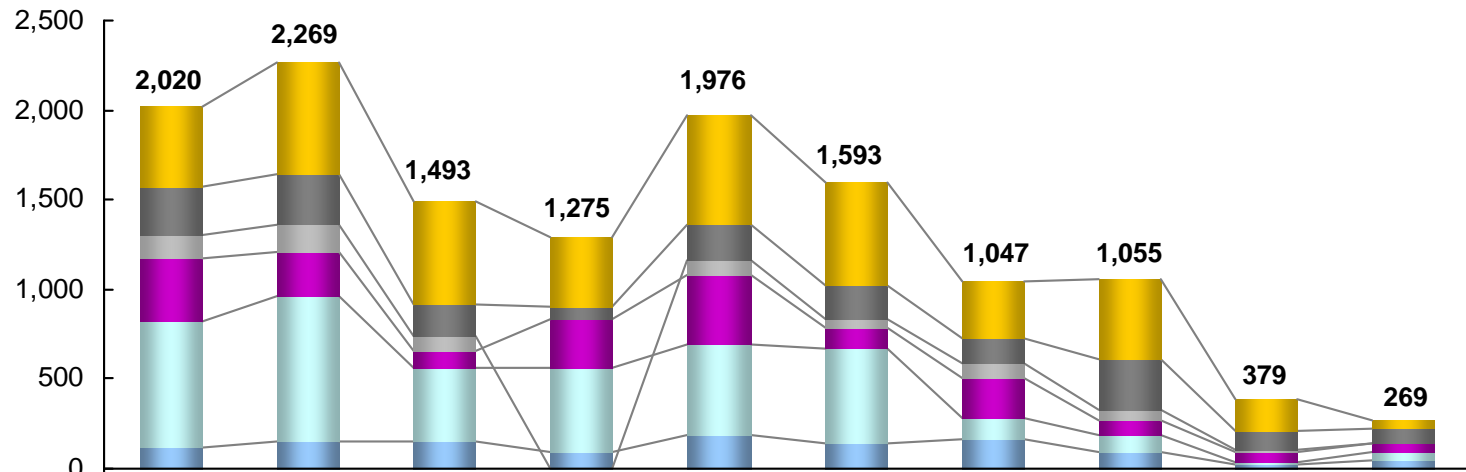
FPD/PV製造装置 受注額	55	42	41	73	573	610	319	217	4	64
半導体製造装置 受注額	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	983	727	837	375	204
受注残高	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	3,117	2,866	2,731	2,328	1,733

受注残高内訳	FPD/PVE	831	652	479	331	803	1,271	1,417	1,406	1,206	995
	SPE	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727	1,846	1,448	1,325	1,122	737



# 四半期 地域別 SPE+FPD/PVE受注額

(単位: 億円)

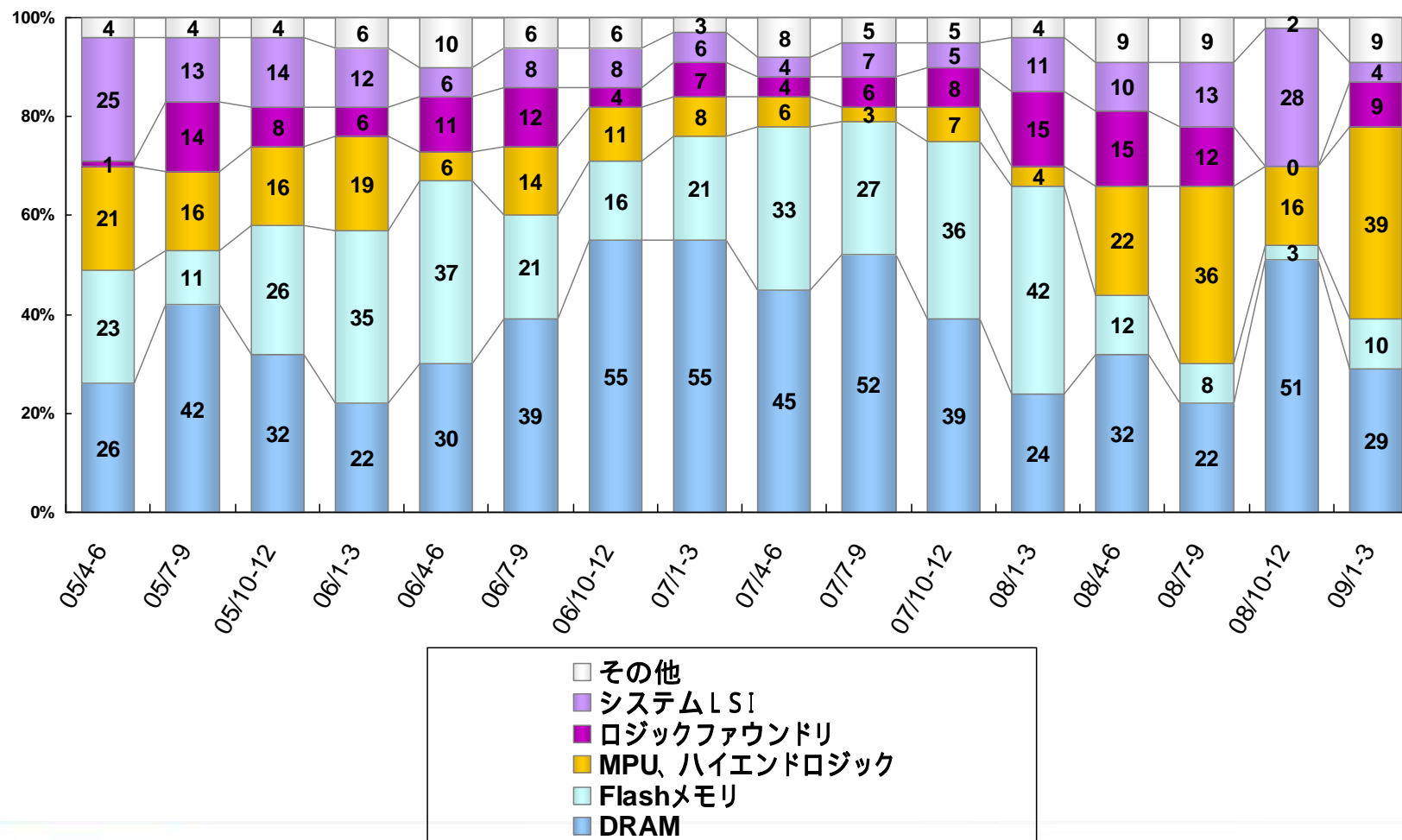


	2006 10-12	2007 1-3	2007 4-6	2007 7-9	2007 10-12	2008 1-3	2008 4-6	2008 7-9	2008 10-12	2009 1-3
■ 国内	451	624	578	378	615	574	318	444	173	46
■ 米国	264	283	172	81	204	184	143	281	104	82
■ 欧州	130	149	86	-8	73	49	79	59	15	1
■ 韓国	353	257	99	268	399	113	228	90	56	51
■ 台湾	710	804	409	470	498	534	121	88	12	45
■ 中国・東南ア他	109	150	147	86	185	136	156	91	17	41



2009年3月期 決算(連結)

# 四半期 アプリケーション別SPE受注 (本体のみ)



(メモリ内訳は当社推定を含みます) 15

# 四半期決算の推移





2009年3月期 決算(連結)

# 業績推移

(単位:億円)

	2009年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
売上高	1,548	1,463	1,010	1,057	5,080
売上総利益	520	389	271	192	1,374
販管費	306	341	291	288	1,226
営業利益	214	48	-20	-95	147
経常利益	222	66	-0	-82	205
税前利益	222	64	-84	-105	96
当期純利益	128	45	-76	-21	75

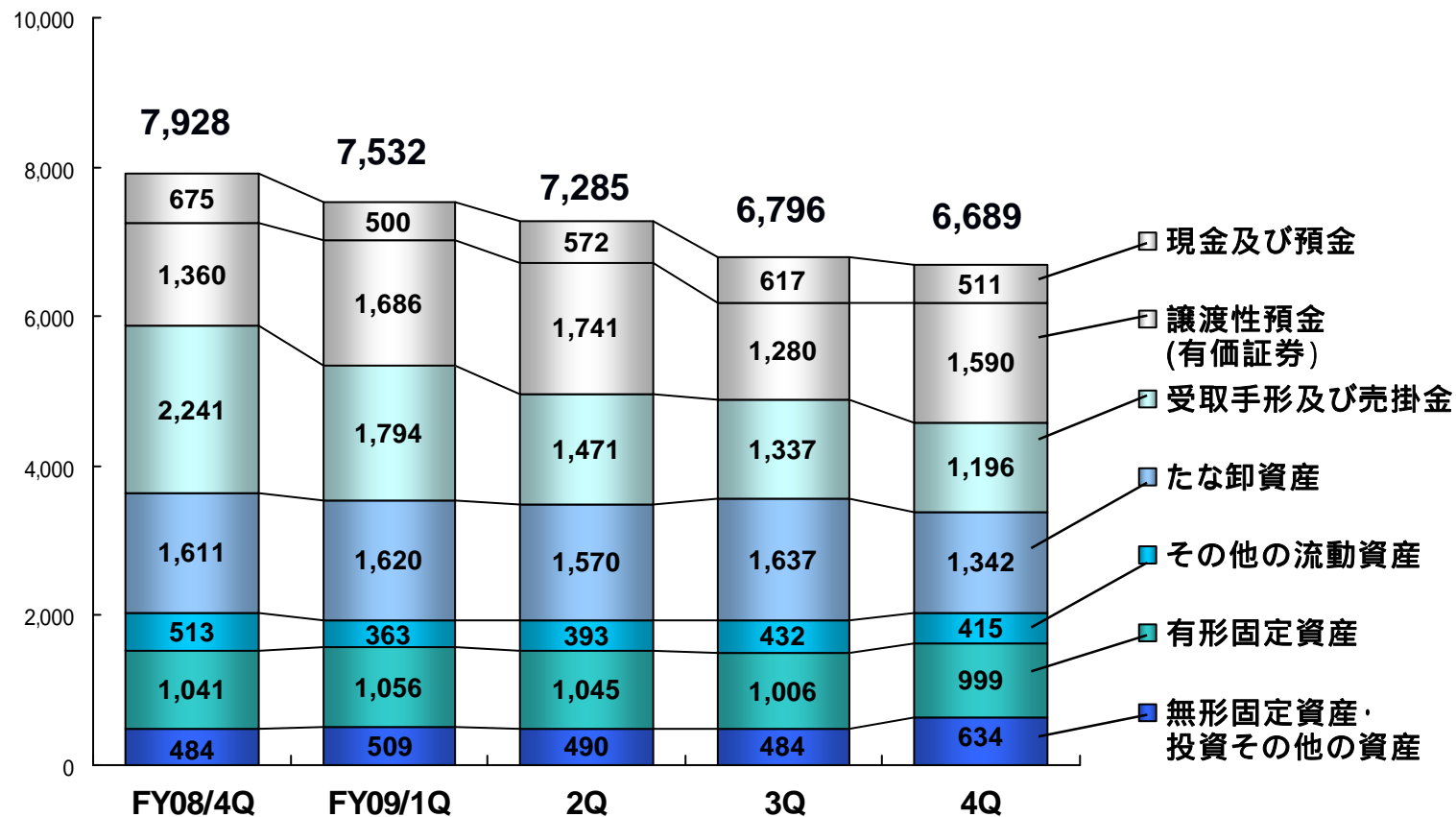
研究開発費	145	170	143	150	609
設備投資額	55	48	27	48	181
減価償却実施額	51	56	59	63	230



## 2009年3月期 決算(連結)

# 資産

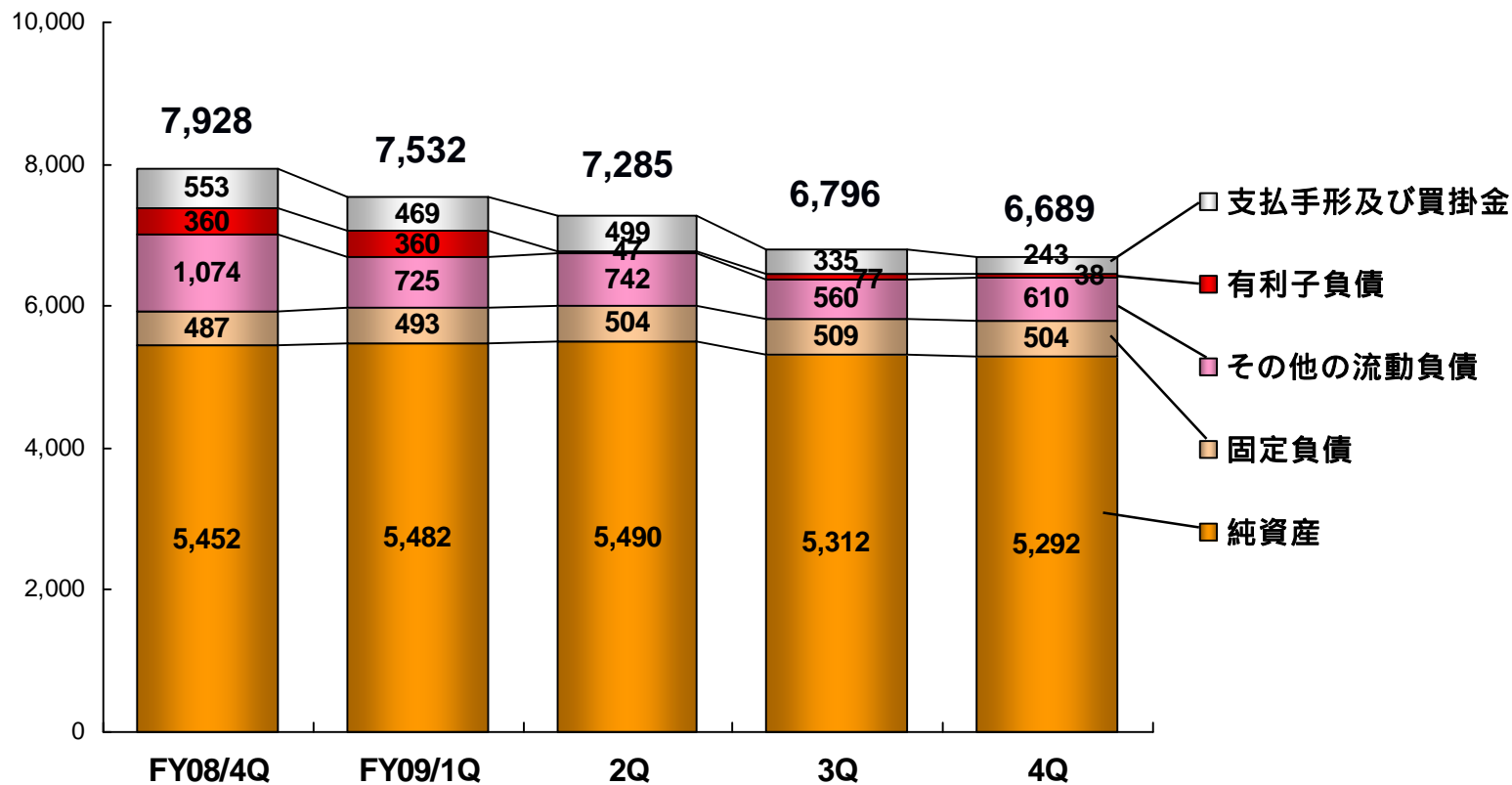
(単位:億円)



2009年3月期 決算(連結)

# 負債・純資産

(単位:億円)



有利子負債/自己資本

6.7%

6.7%

0.9%

1.5%

0.7%

\*自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



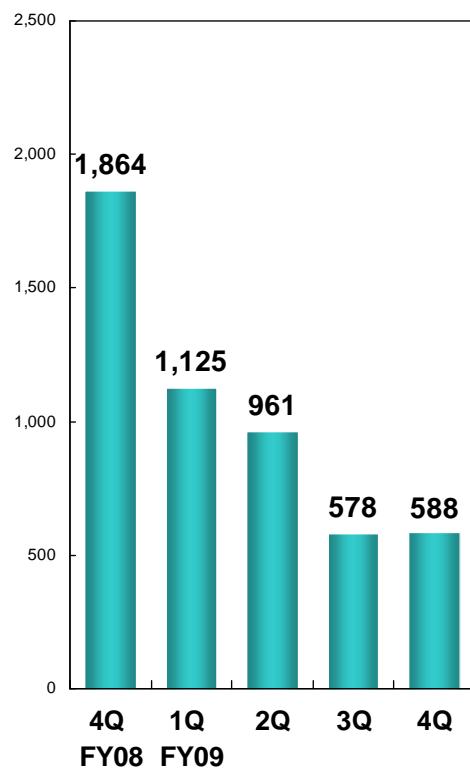
# 2009年3月期 決算(連結)

## 部門別売上高

### SPE部門

(半導体製造装置)

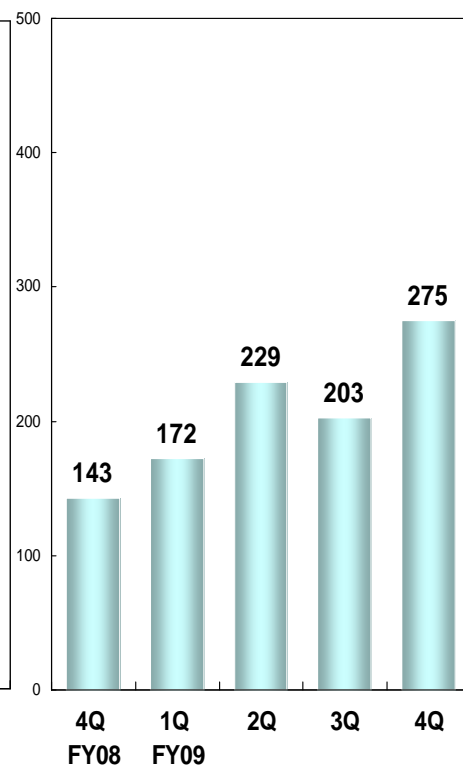
(単位:億円)



### FPD/PVE部門

(FPD製造装置/  
太陽電池製造装置)

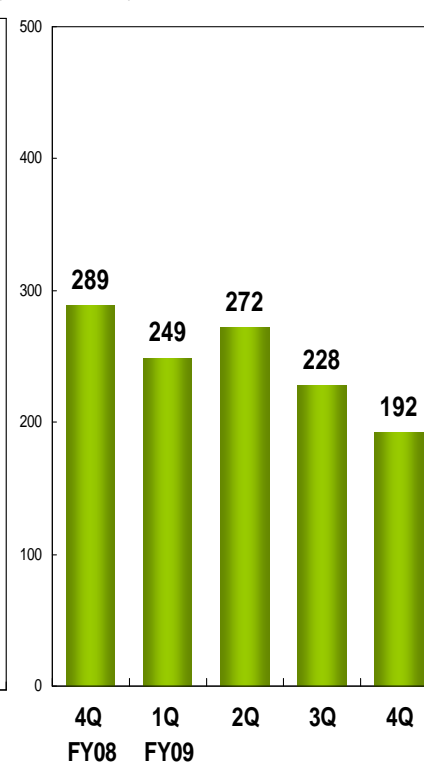
(単位:億円)



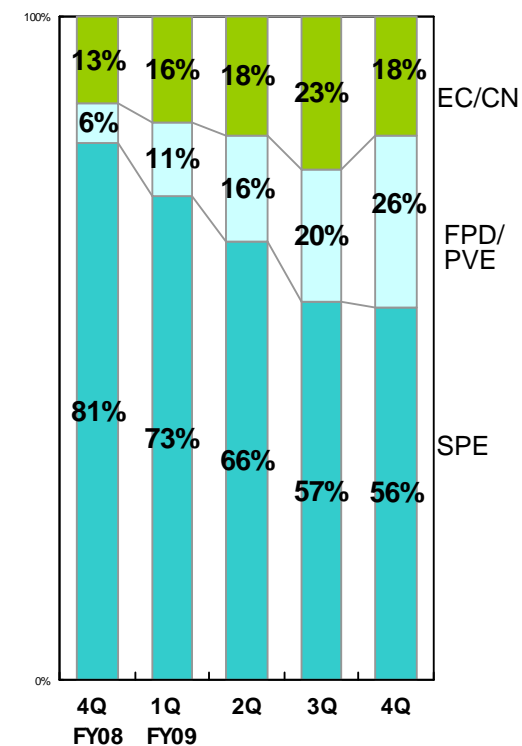
### EC/CN部門

(電子部品/  
コンピュータ・ネットワーク)

(単位:億円)



### 部門別構成比

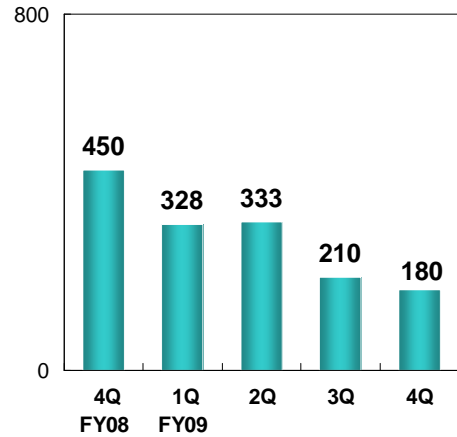


\*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります (FY09/4Q売上高1億円)。

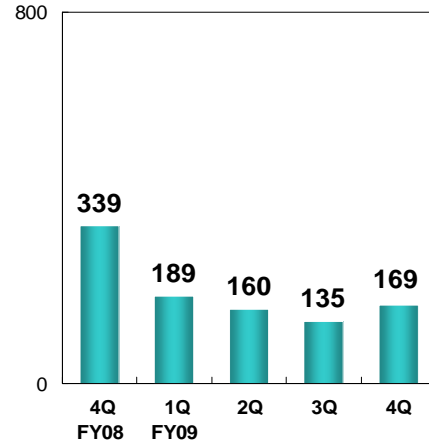
# 2009年3月期 決算(連結) SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

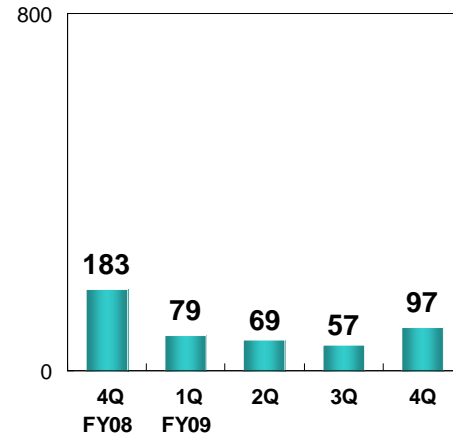
## 日本



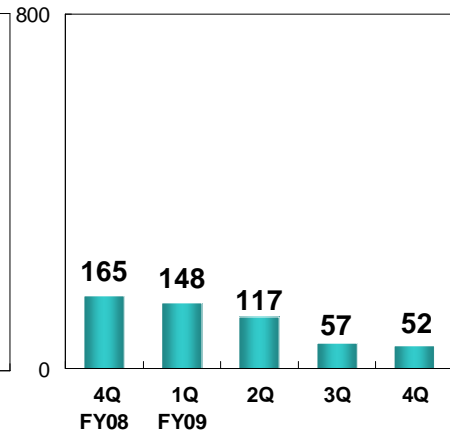
## 米国



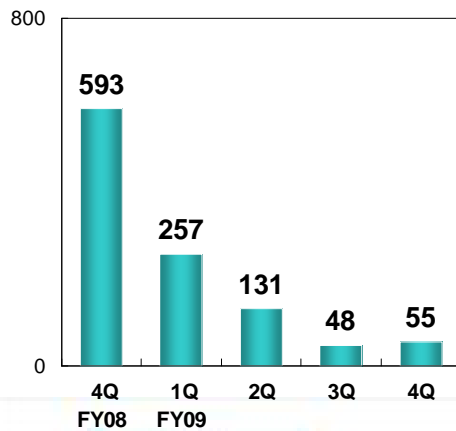
## 欧州



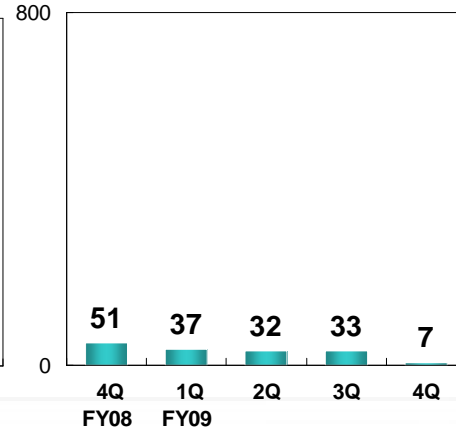
## 韓国



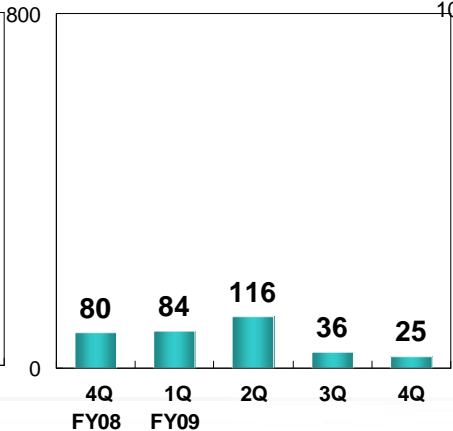
## 台湾



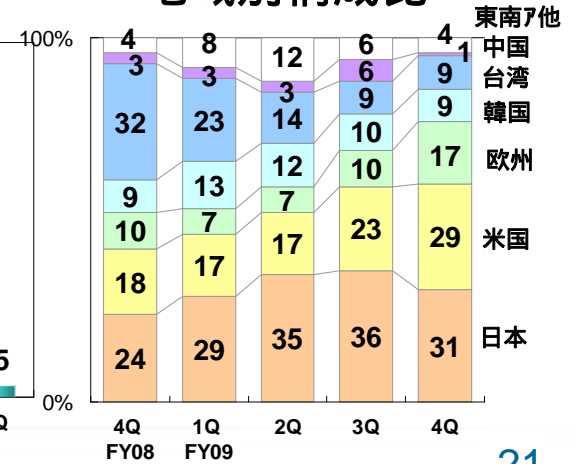
## 中国



## 東南アジア



## 地域別構成比

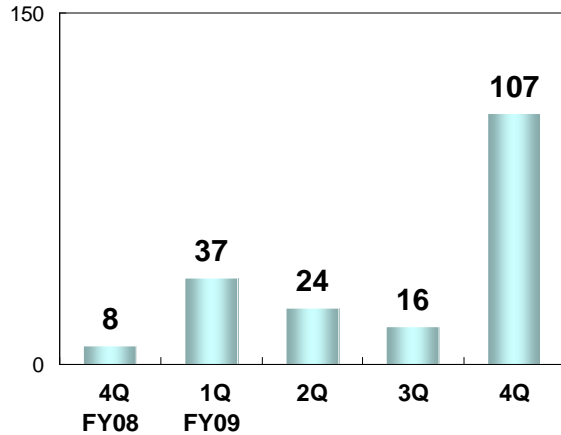


2009年3月期 決算(連結)

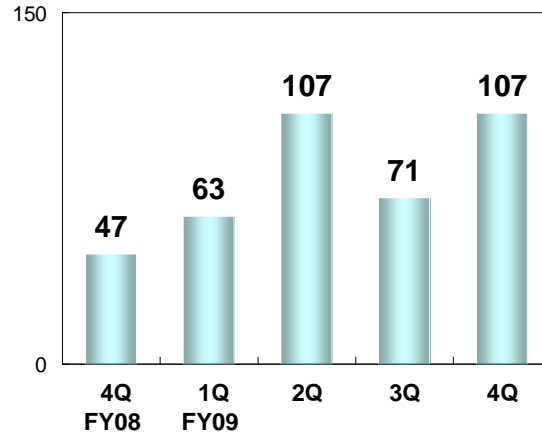
# FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

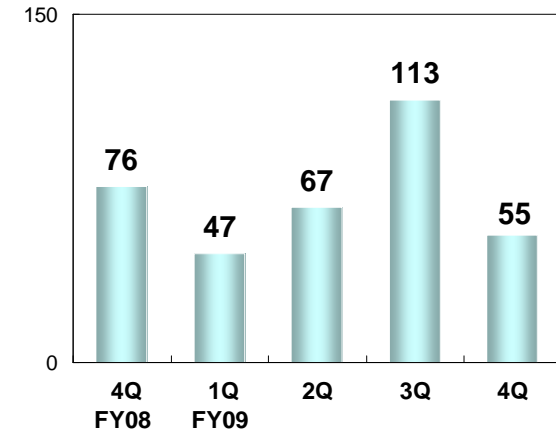
日本



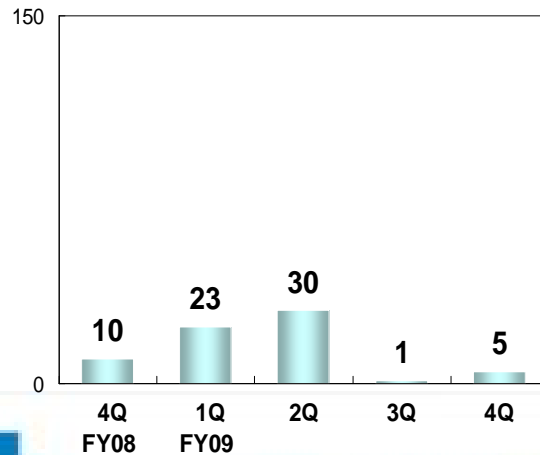
韓国



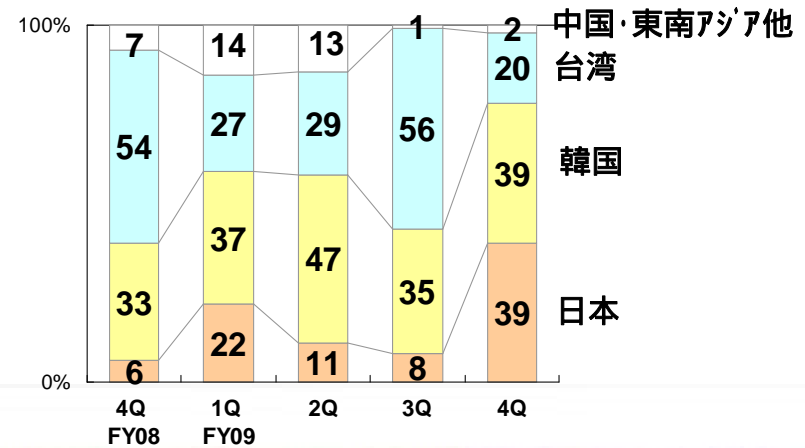
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比

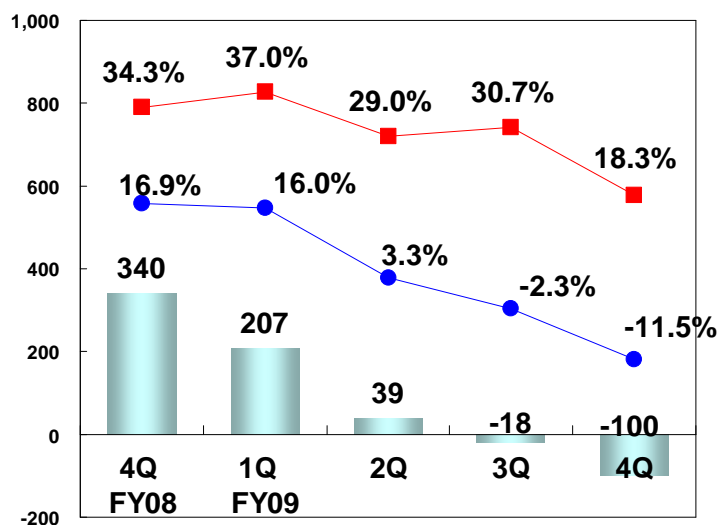


# 事業の種類別セグメント情報

## 産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、  
太陽電池製造装置、その他)

(単位:億円)

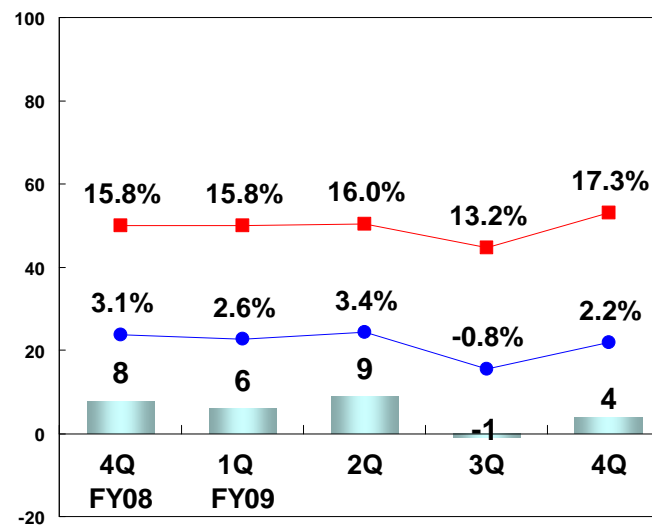


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

## 電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、  
ボード製品、一般電子部品、ソフトウェア)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

\*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



